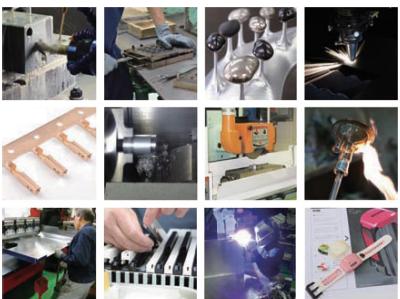


KYOSOテクノロジ COMPANY PROFILE

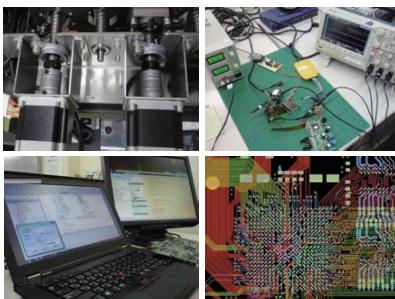
会社名	株式会社 KYOSO テクノロジ	主要取引先
拠点	〒604-8151 京都市中京区蛸薬師通烏丸西橘橋交差点 227 第12長谷ビル3F TEL: 075-229-6345 FAX: 075-229-6346	
創業	1973年	
設立	2003年12月1日 (株式会社 KYOSO より分社設立)	
資本金	5,000万円	
社員数	67名 (2021年12月1日現在)	
役員構成	代表取締役社長 岡田恭子 (株式会社 KYOSO 代表取締役) 取締役 神田隆次 (株式会社 KYOSO 取締役) 取締役 元木淳一 監査役 松本幸也	
取引銀行	三菱東京 UFJ 銀行 みずほ銀行 京都中央信用金庫	
関連会社	株式会社 KYOSO インフォテック株式会社	
認証取得規格	ISO/IEC27001 : 2013 JIS Q 27001 : 2014 [登録証番号 JQA-IM0274] ISO14001 : 2015 JIS Q 14001 : 2015 [登録証番号 JQA-EM4965]	
	労働者派遣事業 認可番号	労働者派遣 (般) 26-300012

PROFILE ▲

PARTNER ▼



ものづくりパートナー



設計事例

HISTORY

- 1973年3月 株式会社京装コンピューター（京都市右京区）を設立。独立系総合情報処理サービス業として、大型計算機のシステム開発・運用・保守を受注。
- 1986年12月 株式会社京装コンピューター内にて CAD 関連サービスの提供を開始。
以降、機械、電気電子回路、プリント基板の設計業務に事業拡大。
- 2003年12月 株式会社京装コンピューターの CAD 関連および設計事業の専業会社として株式会社京装テクノロジを設立。
資本金5,000万円。
- 2005年10月 ISMS 認証基準(Ver.2.0)、ISO4001を取得。
- 2007年4月 社内教育システム「Mentor」を開始。
- 2012年10月 京都試作ネット参画。試作サービスの拡充。
- 2013年4月 システム運用サービス事業を親会社である株式会社京装コンピューターに事業譲渡。
- 2013年6月 本社受託部門にET (Embedded Technology: 組込み回路ソフト) チームを発足。
- 2013年11月 本社を現住所に移転。
- 2013年12月 商号を「株式会社 KYOSO テクノロジ」に変更。
(親会社の商号を「株式会社 KYOSO」に変更)
- 2016年3月 親会社と IoT.KYOTO 事業で連携し、IoT サービスの開始。
- 2016年12月 「3Hub Solution」を開始。
- 2019年12月 「(一社) 次世代ロボットエンジニア支援機構 (Scramble)」
とスポンサー契約を締結。
- 2020年12月 ソリューション開発センター設立。
- 2021年2月 GD オプティエーションサービス開始。



所属団体、アライアンス

独立系設計会社の強みを生かしたソリューション提案。長年のノウハウで培った開発力で独自サービスの提供も行っています。
貴社の事業スピードを加速し、企業価値向上をご支援いたします。

所属団体



関西設計管理研究会



京都制御システム工場



(一社) 京都試作ネット

アライアンス

Solidworks solution partner (3D-CAD ソリューション)

Monozukuri Ventures (スタートアップ ものづくり支援)

SERVICE

常駐開発 × 受託開発 × ものづくり連携による開発課題解決

独立系設計会社の強みを生かしたソリューション提案。長年のノウハウで培った開発力で独自サービスをご提供します。



お客様の課題

企画

設計・試作

概念実証 仕様 構想 基本 詳細

評価

量産

SOLUTION



製造業 開発部門

社内技術者の手を空けたい

企画

常駐サービス

受託サービス

構想 基本 詳細



スケジュールの短縮を実現



製造業 企画部門

アイディアを素早く形に

企画

受託サービス

設計・試作

概念実証 仕様 構想 基本 詳細

評価

量産



商品の早期市場投入の実現



非製造業 企画部門

企画からワンストップで

企画

受託サービス

設計・試作

概念実証 仕様 構想 基本 詳細

評価

量産



新規商品による市場創造の実現

PROCESS DETAIL



各分野設計

- ・機械系
- ・電気系
- ・ソフトウェア系



試作・ものづくり



- ・部品手配
- ・アセンブリ
- ・動作確認

評価

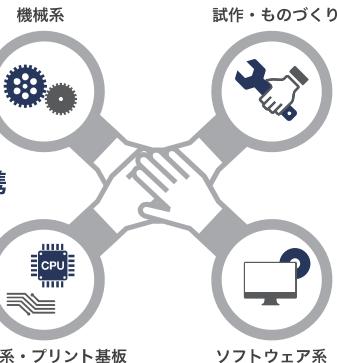


- ・品質評価
- ・信頼性評価
- ・性能評価

量産



- ・BOM登録
- ・生産立上支援
- ・EMS紹介



効果を生む連携



機械系



試作・ものづくり



電気系・プリント基板



ソフトウェア系

保有技術分野



機械系

機構設計、駆動系設計、筐体設計（金属、樹脂）



電気系

CPU周辺回路、通信回路、A/D混在回路、電源回路、FPGA論理設計



プリント基板

多層、高周波、高電圧、ビルトアップ、IVH、SVH、SI解析



ソフトウェア系

組込み制御：Linux、RTOS、Non OS
アプリ：windows

業務実績一覧



エネルギー関連

冷熱機器、ボイラ機器、太陽光関連機器、燃料電池ユニットなど



FA関連

画像検査装置、自動券売機、多軸モータ制御機器、画像処理機、センサー及びセンサー応用機器、各種メカトロ、治具など



民生品関連

各種白物・黒物家電、車載機器、IoTデバイス、トイレタリー商品



医療・科学関連

分析計、計測器、ヘルスケア機器、各種試験研究機器など

設計開発商品分野



組込み制御ソフト設計

電子回路設計
プリント基板設計

筐体設計

機構設計

駆動系設計